

# 开发概述

设备接入 > MCU 开发接入 > BLE mesh 通用方案

文档版本: 20200413





## 目录

	简介	1
	1.1 概述	1
	1.2 性能特点	1
2	开发流程	4
	2.1 Step1. 创建产品	4
	2.2 Step2. 功能联调	
	2.3 Step3. 软件开发	7
	2.4 Step4. 协议验证	8
	2.5 Step5. 功能联调	C



## 1 简介

#### 1.1 概述

2017 年 7 月 19 日蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group, 简称 SIG)宣布,蓝牙技术开始全面支持 Mesh 网状网络。全新的 Mesh 技术可以支持设备多对多传输,并特别提高了构建大范围网络覆盖的通信效能,Mesh 技术将更加适用于楼宇自动化、无线传感器网络等需要,让数以万计个设备在安全、可靠、稳定环境下进行传输、传输信息的物联网解决方案。

#### 1.2 性能特点

#### 优势

- 1. 蓝牙联盟(SIG)国际标准协议,实现真正互联互通;
- 2. 微安级别的低功耗技术;
- 3. 同时支持手机蓝牙直连控制和网关远程控制;
- 4. 本地场景联动,应用于高端照明领域;
- 5. 适用于商业照明,大规模群组控制;
- 6. 方案经过蓝牙联盟认证;
- 7. 超高性价比的照明解决方案;
- 8. 简单易操作,灵活组网,高鲁棒性,系统更加稳健;
- 9. 跳频技术,不易受 2.4GHz 频率通信干扰;

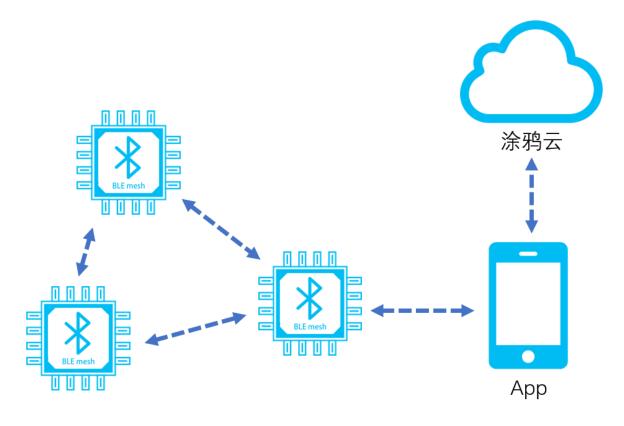
#### 局限性

- 1. 并发消息处理能力差,可能造成网络堵塞;
- 2. 没有网关时,不能远程控制;
- 3. 穿墙性能弱。

#### 涂鸦方案

涂鸦提供完整的模组、App 及云端服务。涂鸦所提供蓝牙 mesh 通用对接固件已完成蓝牙 mesh 协议,MCU 在对接协议后即可实现联网。用户只需实现 MCU 串口协议交互,并将设备 绑定到 App 上,蓝牙 mesh 的设备将自动组成 mesh 网路,MUC 无需额外操作,接入简单,移植方便。其通信原理图如下。



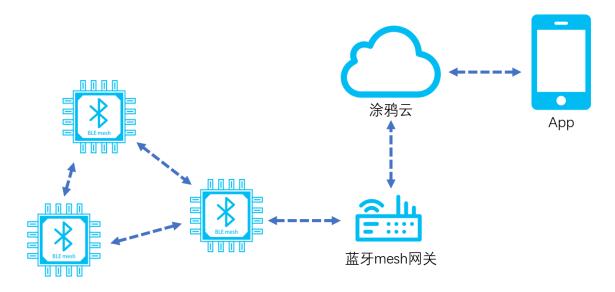


蓝牙mesh模块

Figure 1: 微信截图 \_20200311212502.png

无网关 BLE mesh 通信示意图





蓝牙mesh模块

Figure 2: 微信截图 \_20200311212449.png

配合 BLE mesh 网关后其通信示意图



## 2 开发流程

开发流程主要包含: 创建产品-硬件调试-软件开发-功能调试几个环节。

## 2.1 Step1. 创建产品

登录 IoT 工作台,创建产品。根据实际需求选择产品品类,联网方式选择**蓝牙 mesh(SIG)**。 产品创建完成后,用户可以根据产品实际需求选择功能、面板、模组及固件,并下载对应生成的 MCU 开发包。

创建产品在 MCU 方案概述中有详细介绍,在此就不做赘述,具体步骤请参考:产品创建-平台实操



Figure 3: 微信截图 \_20200311213657.png

**常用模组介绍** 在平台创建产品选择模组时,平台会有一些常用模组型号的推荐。选定模组和 固件后,可在线购买模组样品。

硬件工程师可以进入画板阶段,硬件开发相关资料均可在文档中心查看:

数据手册链接: BLE 模组规格书; 硬件设计指导: BLE 模组硬件设计;

PCB 资料: 常用模组封装库。



注: 当使用电池作为供电电源时,当供电电压低于正常工作电压时,芯片内部 flash 操作将有出错的风险,造成固件或者用户数据被异常修改。有两种方法可以避免:

- 当 MCU 检测到电池电压过低时,切断模块工作电源;
- 当 MCU 检测到电池电压过低时,可以关闭广播和系统计时,让芯片处于深度睡眠模式,从而不会工作。泰凌微模块最低工作电压为 1.8V,MCU 可以设置在 2.0V (要略高于 1.8V) 关闭模块。

#### 2.2 Step2. 功能联调

在使用助手验证完毕代码后,MCU 可连接模组使用 App 配网,进入功能联调阶段。功能联调主要测试各 DP 点上报下发是否正确,在调试过程有一些常用工具链接如下:配网验证

拿到模组后,可先不必着急编写代码,首先确定模组是否工作正常。使用涂鸦提供的模组调试助手(MCU模拟模式)与模组配合可以配网实操,验证模组的同时可以熟悉协议交互流程,后边开发调试效率将极大提升。

涂鸦 BLE mesh 串口通用协议其架构框图如下图所示:

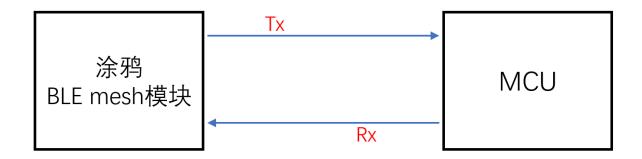


Figure 4: 微信截图 20200311215548.png

涂鸦模组调试助手 - MCU 模拟模式,助手会模拟 MCU 自动回复模组正确的协议数据,用手机给模组配网后可测试 DP 数据的上报下发。下边简要介绍助手和模组配网实操的主要步骤,使用前需提前了解涂鸦模组调试助手的使用说明,初次使用助手的用户可提前阅读:涂鸦模组调试助手使用说明。



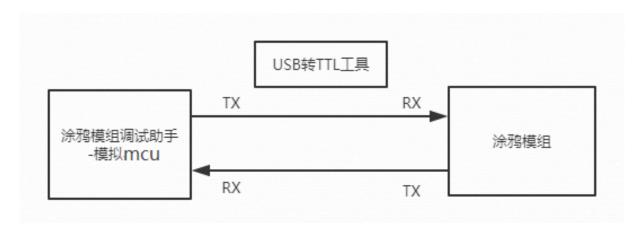


Figure 5: image.png

#### 涂鸦模组调试助手 - MCU 模拟模式连线图

- 根据最小系统原理图,搭建模组外围电路,简单测试可直接飞线。
- 打开开发包中涂鸦模组调试助手,导入调试文件。协议选择 BLE mesh 通用协议,MCU模拟模式。
- 将模组串口通过 USB 转 TTL 工具接到电脑端,助手选择对应的串口及波特率,打开串口点击启动,将看到模组和上位机自动进行初始化流程协议交互。**注:** BLE mesh 模组上电会不断发送心跳包,收到正确回复后,进行后续初始化协议的交互。若上电无数据发出,请检查模组外围电路是否正确。
- 点击重置模块,模组会断开模块蓝牙连接,解除蓝牙绑定关系,清除模块缓存信息,并使模块重启。



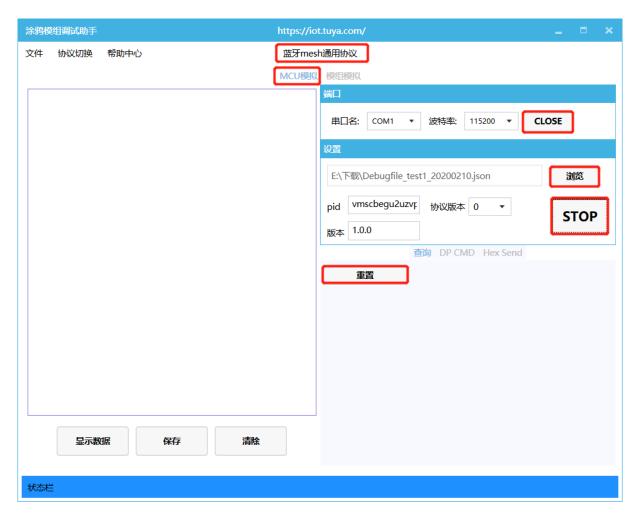


Figure 6: 微信截图 20200311220030.png

## 2.3 Step3. 软件开发

在使用助手验证完毕代码后,MCU 可连接模组使用 App 配网,进入功能联调阶段。功能联调主要测试各 DP 点上报下发是否正确,在调试过程有一些常用工具链接如下:软件开发

在硬件调试环节可以看到模组与 MCU 有一系列的串口协议交互数据,对于数据的解析部分,用户可参考开发包中协议文档。协议主要分为两部分:基础协议和功能协议。

基础协议和产品无关,是模组共有协议,包括模组初始化指令及部分扩展功能指令。

功能协议部分主要基于基础协议的上报下发命令字,对 DP 数据内容格式做了详细说明。基础协议完整内容,文档中心保持实时更新,可点击链接查看:BLE mesh 通用串口协议。

MCU 对接涂鸦模组协议,有两种途径:移植 MCU SDK 或自行对接协议。



#### 2.3.1 自行对接协议:

对于 MCU 资源有限或不适宜移植 MCU SDK 情况时,客户可以选择自行对接串口协议。

#### 2.3.2 移植 MCU SDK:

若 MCU 资源足够,一般建议用户直接移植 MCU SDK,开发高效便捷。开发包中 MCU SDK 是涂鸦提供的基于 C 语言的协议应用代码,可直接添加到 MCU 工程中。MCU SDK 对 MCU 硬件资源需求: Flash 4K 字节; RAM 与 DP 点数据长度有关,一百字节左右(如需 OTA 功能需大于 260 字节);函数嵌套级数 9 级。若资源不足的用户,可自行对接协议,SDK 包中的函数依然可以作为参考。

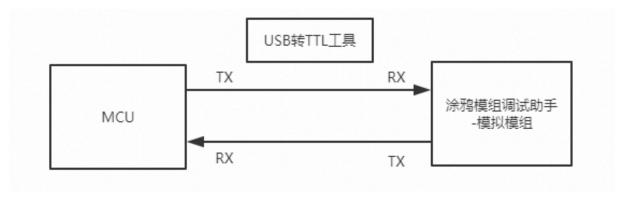
MCU SDK 移植教程: MCU SDK 移植。

### 2.4 Step4. 协议验证

在使用助手验证完毕代码后,MCU 可连接模组使用 App 配网,进入功能联调阶段。功能联调主要测试各 DP 点上报下发是否正确,在调试过程有一些常用工具链接如下:功能调试

移植 MCU SDK 代码开发完成后,可以使用涂鸦模组调试助手-模组模拟模式,验证 MCU 代码的正确性。使用方法与 MCU 模拟模式类似,模拟模组模式下,助手会自动发送初始化数据流,验证 MCU 回复是否正确,对于错误数据给予相应提示。初始化交互通过后,可以手动点击测试其他拓展功能。

注:涂鸦模组调试助手模组模拟模式,没有联网功能,仅用来验证 MCU 串口协议收发正确性。测试完成后,MCU 可接实际模组配网联调。



涂鸦模组调试助手 - 模组模拟模式连线示意图



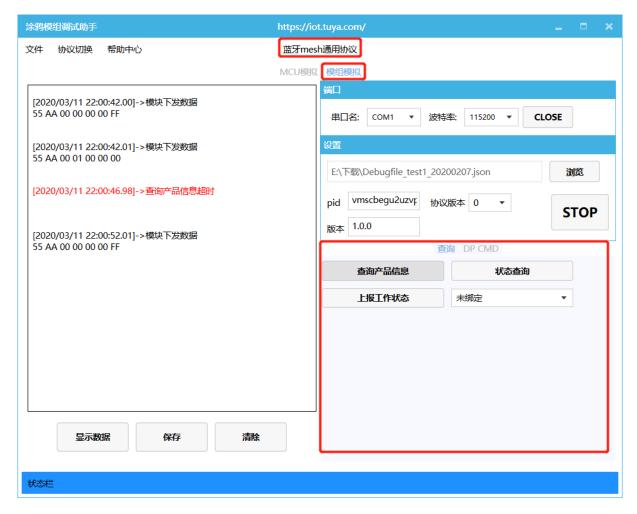


Figure 7: 微信截图 20200311220112.png

## 2.5 Step5. 功能联调

在使用助手验证完毕代码后,MCU 可连接模组使用 App 配网,进入功能联调阶段。功能联调主要测试各 DP 点上报下发是否正确,在调试过程有一些常用工具链接如下:

后台日志查询入口: IoT 工作台-运营中心,根据设备 ID 可查询相关设备后台日志数据。

涂鸦在线支持入口:涂鸦提供在线化的支持服务,如问题文档资料无法解答,可直接在线提问, 专业技术团队将为您答疑。